



2024 하계종합 학술대회

6. 26(수)~28(금)
롯데호텔 제주(중문)



논문모집

홈페이지 <http://conf.theieie.org>

- ◆ **최우수/일반 논문** 논문제출 : 2024년 5월 10일(금)
심사통보 : 2024년 5월 24일(금)
사전등록 : 2024년 6월 7일(금)

- ◆ **발표분야** (학회 6개 소사이어티)

소사이어티	연구회
통신(Communication)	통신, 지능형네트워크, 마이크로파 및 전파전자, ITS, 군사전자, 무선PAN/BAN
반도체(Semiconductor)	반도체소자 및 재료, SoC 설계, 광파 및 양자전자공학, PCB & Package, RF 집적회로, 정보보안시스템, 내방사선 반도체 설계 및 소자, ESD/EOS & Latchup, 인메모링 컴퓨팅
컴퓨터(Computer)	융합컴퓨팅, 멀티미디어, 인공지능 신경망 및 퍼지시스템, M2M/IoT, 휴먼ICT, 인공지능 및 보안, 증강휴먼, AI응용, 블록체인
인공지능 신호처리(AI Signal Processing)	영상신호처리, 음향 및 음성신호처리, 영상이해, 바이오영상신호처리, 딥러닝, 로봇지능
시스템 및 제어(System and Control)	의용전자 및 생체공학, 제어계측, 회로 및 시스템, 전력전자, 지능로봇, 국방정보 및 제어, 자동차전자, 의료영상시스템, 스마트팩토리, 스마트 미터링
산업전자(Industry Electronics)	산업전자제어, 임베디드시스템, 유비쿼터스 센서네트워크, 디지털통신시스템
New Emerging Area	의료, 에너지, Software, 기타

◆ **행사문의** 학회 사무국 전화 02)553-0255(내선 2번) FAX 02)552-6093

홈페이지 <http://conf.theieie.org>

e-mail conf@theieie.org